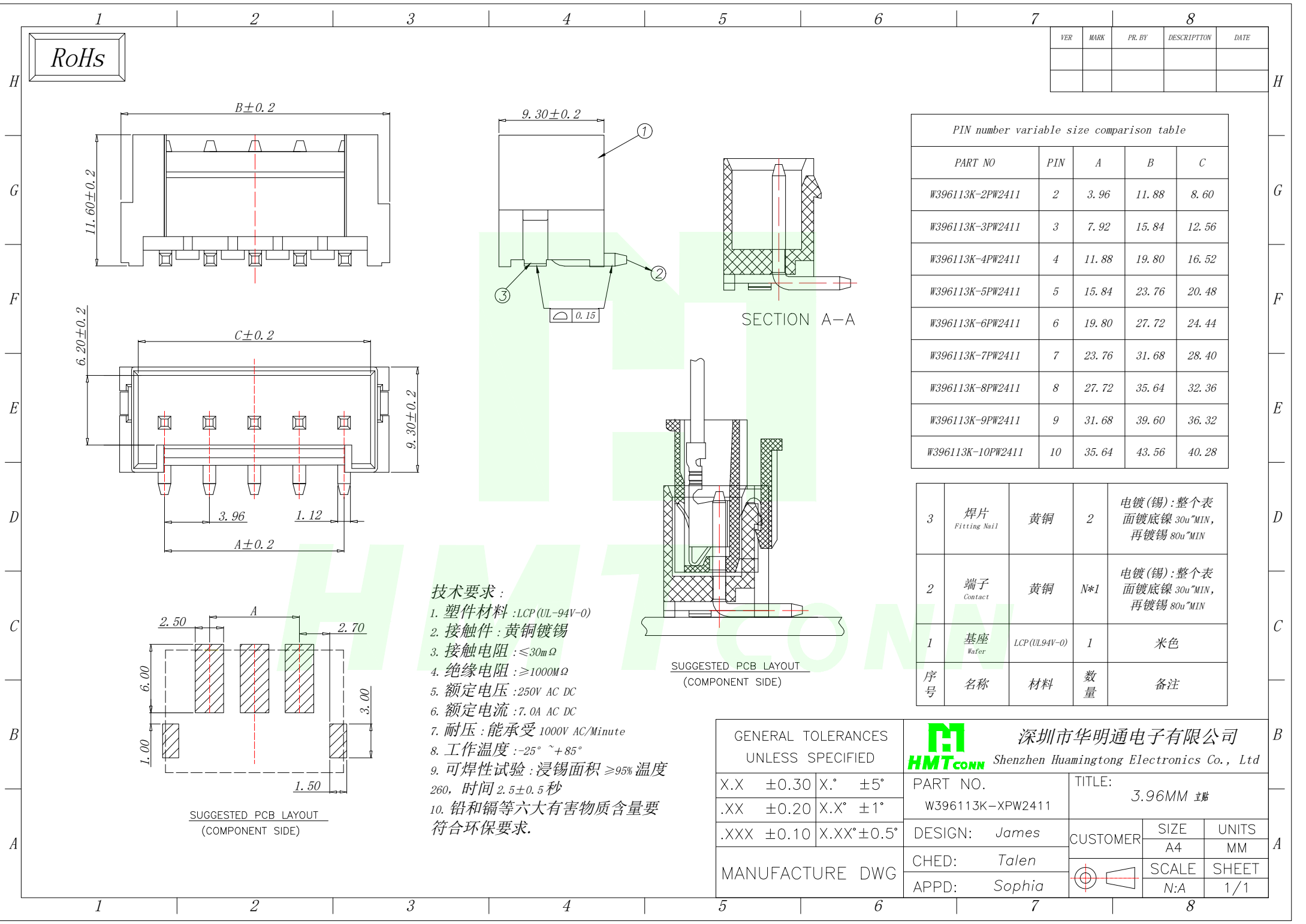




RoHs

VER	MARK	PR. BY	DESCRIPTION	DATE

PIN number variable size comparison table

PART NO	PIN	A	B	C
W396113K-2PW2411	2	3.96	11.88	8.60
W396113K-3PW2411	3	7.92	15.84	12.56
W396113K-4PW2411	4	11.88	19.80	16.52
W396113K-5PW2411	5	15.84	23.76	20.48
W396113K-6PW2411	6	19.80	27.72	24.44
W396113K-7PW2411	7	23.76	31.68	28.40
W396113K-8PW2411	8	27.72	35.64	32.36
W396113K-9PW2411	9	31.68	39.60	36.32
W396113K-10PW2411	10	35.64	43.56	40.28

3	焊片 Fitting Nail	黄铜	2	电镀(锡):整个表面 镀底镍 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面 镀底镍 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
1	基座 Wafer	LCP(UL94V-0)	1	米色
序号	名称	材料	数量	备注

- 技术要求:
1. 塑件材料 :LCP (UL-94V-0)
 2. 接触件 :黄铜镀锡
 3. 接触电阻 :≤30mΩ
 4. 绝缘电阻 :≥1000MΩ
 5. 额定电压 :250V AC DC
 6. 额定电流 :7.0A AC DC
 7. 耐压 :能承受 1000V AC/Minute
 8. 工作温度 :-25° ~+85°
 9. 可焊性试验 :浸锡面积 ≥95% 温度 260, 时间 2.5±0.5 秒
 10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTconn 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X.X ±0.30	X.° ±5°	PART NO. W396113K-XPW2411	TITLE: 3.96MM 立贴
.XX ±0.20	X.X° ±1°	DESIGN: James	CUSTOMER
.XXX ±0.10	X.XX° ±0.5°	CHED: Talen	
MANUFACTURE DWG		APPD: Sophia	SCALE N:A
			UNITS MM
			SHEET 1/1